10-2004-0089663

# (19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.		(11) 공개번호	10-2004-0089663
B81B 1/00		(43) 공개일자	2004년10월21일
B81C 5/00			
(21) 출원번호	10-2004-7013114		
(22) 출원일자	2004년08월23일		
번역문제출일자	2004년08월23일		
(86) 국제출원번호	PCT/JP2003/002066	(87) 국제공개번호	WO 2003/070623
(86) 국제출원출원일자	2003년02월25일	(87) 국제공개일자	2003년08월28일
(30) 우선권주장	JP-P-2002-00048580 2	2002년02월25일 일본(JP)	
	JP-P-2002-00292978 2	2002년 10월 04일 일본(JP)	
	JP-P-2003-00046414	2003년02월24일 일본(JP)	•
(71) 출원인	하다치 가세고교 가부/	リカントログ	
	일본국 토교도 신쥬구	구 니시신주구 2쵸오메 1반 1	1 <u>.</u>
(72) 발명자	카와조에히로시		
	일본국 이바라키켄 시 부시끼가이샤 소고켄큐	코다테시 오아자 오가와 1500 쇼 나이	)반치 하다치 가세고교 가
	나카소아키시		
	일본국 이바라키켄 시! 부시끼가이샤 소고켄큐	고다테시 오아자 오가와 1500 쇼 나이	)반치 히다치 가세고교 가
	아리케시게하루		
	일본국 이바라키켄 시! 부시끼가이샤 소고켄큐	고다테시 오아자 오가와 1500 1쇼 나이	)반치 히다치 가세고교 가
(74) 대리인	특허법인 원전		
십사청구 : 있음			

# (54) 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트 및 그 제조방법

요약

본 발명은 제1의 지지체(2)와, 이 제1의 지지체(2)의 표면에 설치된 제1의 접착제층 (1a)과, 제1의 접착제층(1a)의 표면에 임의의 형상으로 부설된 복수의 중공 필라멘트(501-508)로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트군과, 이 제1의 중공 필라멘트군에 직교하는 방향으로 부설된 복수의 중공 필라멘트(511-518)로 이루어지는 제2의 중공 필라멘트군과, 이 제2의 중공 필라멘트군의 표면에 설치된 제2의 접착제층(1b)과, 제2의접착제층(1b)의 표면에 설치된 제2의 지지체(6)를 갖춘다. 제1 및 제2의 중공 필라멘트군은 유로층을 구성한다.

# 영세서

#### 기술분야

본 발명은 지지체상에 중공(中空) 필라멘트를 소정의 형상으로 부설 고정한 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트 및 그 제조방법에 관한 것이다.

### 배경기술

화학이나 생화학 분야에서는 마이크로 전자기계 시스템(MEMS:Micro Electro Mechanical System) 기술을 응용한 반응계나 분석장치의 소형화에 관한 연구가 진행되고 있다. 종래의 연구개발에서는, 구성요소의 하 나가 되는 마이크로 모터, 마이크로 펌프의 단일기능을 갖는 마이크로화한 기계요소(마이크로 머신)가 있다.

목적하는 화학반응이나 화학분석을 행하기 위해서는, 마이크로 머신 등의 각종 부품을 복수 조합시켜 시스템화할 필요가 있다. 일반적으로 이들 시스템의 완성형은 마이크로 리액터(Micro Reactor System), 마이크로 화학분석 시스템(µTAS:Micro Total Analysis System) 등으로 불리워지고 있다. 통상적으로, 마이크로 머신은 반도체 제조 프로세스를 적용하여 실리콘칩상에 형성한다. 복수의 요소를 하나의 칩에 형성(집적)하고 시스템화하는 것은, 원리적으로는 가능하고, 그 연구도 실제 행해지고 있다. 그러나, 그 제작 프로세

스는 복잡하고, 대량 생산 레벨로 이것을 제조하는 것은 곤란하다고 예상되고 있다. 복수의 마이크로 머신등을 접속하여 유체 회로(시스템)를 형성하는 방법으로서, 실리콘 기판의 소정의 위치에 에칭 등으로 홈(溝)을 형성하여 유로(流路)로 하는 집형 기판(나노리액터)이 제안되고 있다. 상기의 집적화하는 방법보다제조는 훨씬 용이하다고 하는 장점이 있다. 그러나, 유로 단면적이 작아서 유체와 홈측면과의 계면 저항이크고, 그 유로길이는 최대 때 단위로 한 것이 현재 상태이고, 실제로 행해지는 합성반응이나 화학분석에서는 반응이나 분석의 스텝수나 양이 제한되어 버린다.

그러나, 그 제작 프로세스는 복잡하고, 대량 생산 레벨로 이것을 제조하는 것은 곤란하다고 예상되고 있다. 이 때문에, 최근에는 복수의 마이크로 머신 등을 접속하여 유체 회로를 형성하는 방법으로서, 실리 콘 기판의 소정의 위치에 에칭 등으로 홈(溝)을 형성하여 유로(流路)로 하는 칩형 기판이 제안되고 있다. 이 방법은, 상기의 집적화하는 방법보다 제조는 훨씬 용이하다고 하는 장점이 있다. 그러나, 한편, 이 방 법으로는 유로 단면적이 작아서 유체와 홈족면과의 계면 저항이 크고, 그 유로길이는 최대 때 단위로 한 것이 현재 상태이고, 실제로 행해지는 합성반응이나 화학분석에서는 반응이나 분석의 스텝수나 양이 제한 되어 버리는 문제가 있다.

#### 발명의 상세한 설명

#### 발명의 개시

본 발명은 상기 과제를 해결하기 위하여 이루어진 것이다. 즉, 본 발명의 목적은, 제조가 용이하고, 또한 반응이나 분석의 스텝수나 양을 제한하지 않는 cm 단위의 긴 거리의 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트 를 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은, 복잡한 유체 회로라도 장소를 필요로 하지 않는 소형 마이크로 유체 시스템용 지 지 유니트를 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은, 복잡한 유체 회로를 형성할 수 있는 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 제조방법을 제공하는 것이다.

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 제1의 특징은. (a) 제1의 지지체와. (b) 이 제1의 지지체의 표면에 설치된 제1의 접착제층과, (c) 이 제1의 접착제층의 표면에 임의의 형상으로 부설된 중공 필라멘트를 구비하고, (d) 이 제1의 접착제층의 표면에 임의의 형상으로 부설된 마이크로 유체 시스템의 유로층으로서 기능하는 중공 필라멘트를 구비하는 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트인 것을 요지로 한다. 본 발명의 제1의 특징에 있어서는, 이 중공 필라멘트에 교차하는 모양으로 중공 필라멘트를 더욱 입체적으로 부설할수 있기 때문에, 정밀도가 우수하고, 제조가 용이하고, 또한 반응이나 분석의 스텝수나 양을 제한하지 않는 대한 단위의 긴 거리의 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트를 제공할 수 있다. 또한, 본 발명의 제1의 특징에 의하면, 복잡한 유체 회로라도 장소를 필요로 하지 않는 소형 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트를 제공할 수 있기 때문에, 마이크로 유체 시스템 자체의 컴팩트화를 꾀할 수도 있다.

또한, 본 발명의 제2의 특징은, (a) 제1의 지지체와, (b) 이 제1의 지지체의 표면에 설치된 제1의 접착제 층과, '(c) 제1의 접착제층의 표면에 임의의 형상으로 부설되고, 각각이 마이크로 유체 시스템의 복수의 유로층으로서 기능하는 복수의 중공 필라멘트로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트군을 구비하는 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트인 것을 요지로 한다. 본 발명의 제2의 특징에 있어서는, 복수의 중공 필라멘트로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트군에, 이것들에 교차하는 복수의 중공 필라멘트로 이루어지는 제2의 중공 필라멘트군을 입체적으로 부설할 수 있기 때문에, 정밀도가 좋고, 제조가 용이하고, 또한 반응이나 분석의 그러멘트군을 입체적으로 부설할 수 있기 때문에, 정밀도가 좋고, 제조가 용이하고, 또한 반응이나 분석의 스테수나 양을 제한하지 않는 대 단위의 긴 거리의 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트를 제공할 수 있다. 또한, 본 발명의 제2의 특징에 의하면, 복잡한 유체 회로라도 장소를 필요로 하지 않는 소형 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트를 제공할 수 있다.

본 발명의 제3의 특징은. (a) 제1의 지지체의 표면에 제1의 접착제총을 형성하는 스텝과. (b) 이 제1의 접착제총의 표면에 중공 필라멘트를 부설하는 스텝을 포함하는 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 제조방법인 것을 요지로 한다. 본 발명의 제3의 특징과 관련된 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 제조방법은. 제1의 특징에서 설명한 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트를 사용하는 제조방법이다. 본 발명의 제3의 특징에 의하면, 복잡한 유체 회로를 형성할 수 있는 소형의 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 제조방법을 제공할 수 있다.

본 발명의 제4의 특징은. (a) 제1의 지지체의 표면에 제1의 접착제층을 형성하는 스텝과. (b) 이 제1의 접착제층의 표면에 복수의 중공 필라멘트로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트군을 부설하는 스텝을 포함하는 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 제조방법인 것을 요지로 한다. 본 발명의 제4의 특징과 관련된 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 제조방법은. 제2의 특징에서 설명한 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트를 사용하는 제조방법이다. 본 발명의 제4의 특징에 의하면, 복잡한 유체 회로를 형성할 수 있는 소형의 마이크로 유체 시스템용 지지 유나트의 제조방법을 제공할 수 있다.

## 발명을 실시하기 위한 최선의 형태

도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명한다. 이하의 도면의 기재에 있어서, 동일 또는 유사한 부분에는 동일 또는 유사한 부호로 나타내고 있다. 다만, 도면은 모식적인 것이며, 두께와 평면치수와의 관계, 각종 의 두께의 비율 등은 현실의 것과는 다르다. 따라서, 구체적인 두께나 치수는 이하의 설명에 비추어 판단 해야 할 것이다. 또한, 도면 상호간에 있어서도 서로의 치수의 관계나 비율이 다른 부분이 포함되어 있는 것은 물론이다.

#### (제1의 실시예)

(마이크로 유체 시스템용 지지 유니트)

도 1에 도시한 바와 같이, 본 발명의 제1의 실시에에 따른 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트는, 제1의

지지체(2)와, 이 제1의 지지체(2)의 표면에 설치된 제1의 접착제층(1a)과, 제1의 접착제층(1a)의 표면에 임의의 형상으로 부설된 복수의 중공 필라멘트(501, 502, 503, . . . . 508)로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트군과, 이 제1의 중공 필라멘트군과 교차하는 방향으로 부설된 복수의 중공 필라멘트(511, 512, 513, . . . . . 518)로 이루어지는 제2의 중공 필라멘트군과, 이 제2의 중공 필라멘트군의 표면에 설치된 제2의 접착제층(1b)과, 제2의 접착제층(1b)의 표면에 설치된 제2의 지지체(6)를 구비한다. 복수의 중공 필라멘트(501, 502, 503, . . . . . 508)로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트군, 및 복수의 중공 필라멘트(511, 512, 513, . . . . 518)로 이루어지는 제2의 중공 필라멘트군은, 각각 본 발명의 제1의 실시예에 따른 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 약액(藥液)의 유로층을 구성하고 있다.

중공 필라멘트(501-508, 511-518)를 제1의 지지체(2)에 고정하는 것은, 자유로운 상태로 하는 것과 비교하여, 주위의 온도 전기장·자기장 등 여러가지 환경을 제어하기 쉽다고 하는 우수한 장점이 있다. 이것은, 화학반응이나 화학분석을 행할 경우에 유리하고; 특히 마이크로화된 반응계 및 분석계에 있어서는 불가결하다. 또한, 부품과의 배치(alignment)가 용이해서 접속하기 쉽다. 또한, 다수의 중공 필라멘트(501-508, 511-518)를 컴팩트하게 수용할 수 있다고 하는 이점도 있다.

또한, 화학분석을 행할 경우, 복수의 중공 필라멘트(501~508, 511~518)를 갖고 있는 것이 작업 효율을 높이는 점에서 좋다. 이 경우, 제1의 중공 필라멘트군을 구성하는 복수의 중공 필라멘트(501~508)는, 동시에 분석을 개시했을 때, 거의 동시에 분석 결과를 얻을 수 있어야 한다고 하는 관점으로부터, 서로 같은 길이인 것이 요구된다. 마찬가지로, 제2의 중공 필라멘트군을 구성하는 복수의 중공 필라멘트(511~518)도 같은 길이인 것이 요구된다. 즉, 시료의 유입부부터 유출부까지 외부로부터 받는 에너지량이 균일하고, 또한 다른 중공 필라멘트가 받는 에너지량과도 거의 차이가 없는 것이 중요하다. 이러한 관점으로부터, 중공 필라멘트(501~508, 511~518)에 전해지는 열의 분포가 균일해지도록 중공 필라멘트(501~508, 511~518)가 2장이상의 지지체 사이에 끼워져 있어 있는 것이 바람직하다.

또한. 제1의 중공 필라멘트군을 구성하는 복수의 중공 필라멘트(501~508) 및 제2의 중공 필라멘트군을 구성하는 복수의 중공 필라멘트(511~518)는, 각각 서로 같은 간격으로 배열되어 있는 것이 바람직하다. 또한, 제1의 중공 필라멘트군을 구성하는 복수의 중공 필라멘트(501~508) 및 제2의 중공 필라멘트군을 구성하는 복수의 중공 필라멘트(511~518)의 관의 두께는 균일한 쪽이 좋다.

복수의 중공 필라멘트(501-508, 511-518)는, 시판되는 각종 재질의 튜브를 사용할 수 있고, 목적에 맞는임의의 재질의 것을 선택하면 좋다. 예컨대, 폴리엄화비닐수지(PVC), 폴리엄화비닐리덴수지, 폴리초산비닐수지, 폴리비닐알코올수지(PVA), 폴리스틸렌수지(PS), 스틸렌·아크릴로니트릴·부타디엔 공중합체(ABS), 폴리에틸렌수지(PE), 에틸렌·초산비닐 공중합체(EVA), 폴리프로필렌수지(PP), 폴리석-메틸펜덴(TPX), 폴리메틸렌타크릴레이트(PMMA), PEEK, PI, PEI, PPS, 초산셀룰로스, 4불화에틸렌수지(PIFE), 4불화·6불화프로필렌수지(FEP), PFA, 4불화에틸렌 에틸렌 공중합체(ETFE), 3불화염화에틸렌(PCTFE), 불화비닐리덴(PVDF), 폴리에틸렌테레프탈레이트수지(PCI), 폴리아미드수지(나일론), 폴리아세탈(POM), 폴리페닐렌테레프탈레이트(PPO), 폴리카보네이트수지(PC), 폴리우레탄수지, 폴리에스테르 멜라스토머, 폴리올레핀수지,실리콘수지, 폴리이미드수지 등의 유기재질이나, 유리, 석영, 카본 등의 무기재질이 있다.

제1의 지지체(2)의 표면에 형성하는 제1의 접착제층(1a)은, 감압성이나 감광성을 구비하는 접착제가 바람 직하다. 이것들의 재료는, 압력이나 광 등을 인가(印加)하므로써 점착성이나 접착성을 발현시키므로, 중공 필라멘트(중공 캐필러리)를 기계적으로 부설할 경우에 적합하다. 감압성 접착제로는, 고분자량 합성고무나 실리콘수지계의 접착제가 적합하다. 고분자량 합성 고무의 접착제로서는, 예컨대, 토오넥스사제의 비스타 넥스 MML-120과 같은 폴리이소부틸렌이나, 니혼제온사제의 니폴 N1432 등의 아크릴로니트릴부타디엔 고무 나, 듀퐁사제의 하이퍼론 20과 같은 크롤술폰화 폴리에틸렌 등을 사용할 수 있다. 이 경우는, 이들 재료를 용제에 용해해서 제1의 지지체(2)에 직접 도포건조하여 제1의 접착제층(1a)을 형성할 수 있다. 또한, 필요 에 따라 이들 재료에 가교제를 배합하는 것도 가능하다.

또한. 일동전공사제 No. 500이나 3M사제의 A-10, A-20, A-30 등의 아크릴수지계의 양면 점착태이프 등도 사용할 수 있다. 실리콘수지계의 접착제로서는, 고분자량의 폴리디메틸실록산 또는 폴리메틸페닐실록산으로 이루어지고, 말단에 실리놀기를 갖는 실리콘 고무와, 메틸실리콘레진 또는 메틸페닐실리콘이라고 하는 실리콘레진을 주성분으로 한 실리콘 접착제가 적합하다. 응집력을 제어하기 위해서 각종의 가교를 행하여도 좋다. 예컨대, 실란의 부가반응, 알콕사 축합반응, 아세톡사 축합반응, 과산화물 등에 의한 라디컬 반응 등에 의해 가교를 행할 수 있다. 이러한 접착제로서 시판되는 것으로는, YR3286(ⓒ도시바 실리콘 주식회사제, 상품명)이나 「SR1521(ⓒ도시바 실리콘 주식회사제, 상품명), DKQ9-9009(다우코닝사제, 상품명)등이 있다. 감광성 접착제로서는, 예컨대, 프린트 기판의 에칭 레지스트로서 사용되고 있는 드라이필륨 레지스트나 숄더 레지스트 잉크나 프린트 기판의 감광성 빌드업(build-up)재 등을 적용할 수 있다. 구체적으로는, 히다치화성공업(주)제의 H-K440이나 치바가이기사제의 프로빔 등이 있다. 특히, 빌드업 배선판 용도로서 제공되고 있는 포토비어 재료는 매선판의 제조공정이나 납땜에 의한 부품 실장공정에도 견딜 수있다. 이와 같은 재료로서는 빛에 의해 가교가능한 관능기를 가진 공중합체 또는 단량체를 함유한 조성물 및/또는 빛 이외에 열로 가교가능한 관능기와 열중합 개시제를 흔합한 조성물이면 어느 것도 사용가능하다.

제1의 접착제층(1a)으로서는, 에폭시수지, 브롬화에폭시수지, 고무변성 에폭시수지, 고무분산 에폭시수지 등의 지환식 에폭시수지 또는 비스페놀 A계 에폭시수지 및 이들 에폭시수지의 산변성 물질 등을 들 수 있다. 특히, 광조사를 하여 광경화를 행하는 경우에는, 이들 에폭시수지와 불포화산과의 변성물질이 바람작하다. 불포화산으로서는 무수 말레인산 무수물, 테트라히드로프탈산 무수물, 이타콘산 무수물, 아크릴산, 메타크릴산 등을 들 수 있다. 이것들은 에폭시수지의 에폭시기에 대하여 같은 양 또는 같은 양 이하의 배합비율로 불포화카르본산을 반응시키는 것에 의해 얻어진다. 이외에도, 멜라민수지, 시아네이트에스테르수지와 같은 열경화성 재료, 또는 이것과 페놀수지와의 조합 등도 바람직한 적용예 중의 하나이다. 또한, 가요성 부여재의 사용도 적합한 조합이며, 그 예로서는 부타디엔아크릴로니트릴 고무, 천연 고무, 아크릴 고무, SBR, 카르본산 변성 부타디엔아크릴로니트릴 고무, 가고 NBR 입자, 카르본산 변성 가고 NBR 입자 등을 들 수 있다. 이러한 여러가지 수지성분을 가하는 것으로, 광경화성지, 카르본산 변성 가고 NBR 입자 등을 들 수 있다. 이러한 여러가지 성질을 부여할 수 있게 된다. 예컨대, 에폭시수지나 페놀수지와의 조합에 의해 경화물에 양호한 전기절연성을 부여할 수 있게 된다. 교무 성분을 배합한 경우에는, 경화물에 강인한 성질을 부여함과 동시에, 산화성 약액에 의한 표면처리에 의해 경화물 표면의조화(知化)를 간단히 행할 수 있게 된다. 또한, 보통 사용되는 첨가제(중합안정제, 레벨링제, 안료, 염료등)를 첨가해도 좋다. 또한, 필러를 배합하는 것도 하등 지장이 없다. 필러로서는 실리카, 용용 실리카, 탈크, 알루미나, 추라할루미나, 황산바륨, 수산화칼슘, 에어로질, 탄산칼슘 등의 무기미립자, 분말상 에폭시수지, 분말상 폴리이미드 입자 등의 유기 미립자, 분말상 폴리데트라플루오로에틸렌 입자 등을 들 수 있다. 이들 필러에는 미리 커플링 처리를 실시하여도 좋다. 이것들의 분산은 니더, 볼밀, 비즈밀, 3본홀 등 공지의 흔현방법에 의해 달성된다. 이러한 감광성 수지의 형성방법은, 액상의 수지를 돌코트, 커튼코트, 입코트 등의 방법으로 도포하는 방식이나, 절연수지를 캐리어 필름상에 필름함에 라마네이트로 적층시키는 방식을 사용할 수 있다. 구체적으로는, 히타치화성공업(주)제의 포토비어 필름 타-8000 등이 있다.

제2의 지지체(6)는, 제1의 지지체(2)에서 나타낸 각종의 재료를 사용할 수 있다. 더욱이, 제2의 지지체(6)와 복수의 중공 필라멘트(511~518)로 이루어지는 제2의 중공 필라멘트군 사이에 제2의 접착제종(1b)을 삽입하므로써, 복수의 중공 필라멘트(501~508)로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트군, 및 복수의 중공 필라멘트(511~518)로 이루어지는 제2의 중공 필라멘트군을 보호하는 작용이 한총 더 증대하여 바람직하다. 제2의 지지체(6)로서 망목(網目)상 또는 다공성의 필름을 선택하면, 라미네이트시의 기포의 삽입이라는 불량이 생기기 어려워진다. 이 망목상 필름 또는 직물로서는, 동경스크린사제의 폴리에스테르 메쉬 TB-70 등이 있고, 다공성의 필름으로서는, 셀라니즈사제의 듀라가이드나 다이셀 화학공업사제의 셀가이드 2400 등이 있다.

제2의 접착제층(1b)은, 제1의 접착제층(1a)에서 나타낸 각종의 재료를 사용할 수 있다.

(마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 제조방법)

다음으로, 본 발명의 제1의 실시예에 따른 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 제조방법에 대해서 도 2~도 8을 사용하여 설명한다.

- (a) 우선, 도 2에 도시한 바와 같이, 제1의 지지체(2)의 표면에, 제1의 지지체(2)와 동일 형상으로, 거의 동일 사이즈의 제1의 접착제층(Ia)을 형성한다. 그리고, 도 3에 도시한 바와 같이, 제1의 접착제층(Ia)의 표면의 주변부에 균등하게 4개의 직사각형의 이형층(3a, 3b, 3c, 3d)을 형성한다. 이러한 이형층(3a, 3b, 3c, 3d)을 제1의 접착제층(1a)의 표면에 형성하기 위해서는, 제1의 접착제층(1a)의 표면의 소정의 개소에, 시판되는 이형제를 미리 도포하는 방법이나, 이형 필름을 붙이는 방법이 있다. 다음으로, 이 제1의 지지체(2)에 커터 등으로 슬릿(4a, 4b, 4c, 4d)을 설치한다. 슬릿(4a, 4b, 4c, 4d)은, 도 3b에 도시한 바와 같이, 예컨대, 4개의 이형층(3a, 3b, 3c, 3d)의 각각의 내측의 주변의 근방의 위치에 형성한다.
- (b) 다음으로, 도 4에 도시한 바와 같이, 제1의 접착제총(1a)이 형성된 제1의 지지체(2)의 표면에서, 이형 총(3b)으로부터 이형총(3d)을 향하는 수직방향으로 복수의 중공 필라멘트(501~508)로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트군을 부설한다. 이 부설의 경우에는, 도시를 생략하고 있지만, 도 5a와 같은 NC 포선기(布線機)(61)를 사용한다(이러한 포선기로서, 일본 특개 2001-59910호 공보에 개시되어 있는 포선장치가 있다. 또한, 일본 특공소 50-9346호 공보에 개시되어 있는 장치는 포선시에 하중과 초음파 진동을 인가할 수 있다. 또한, 일본 특공평 7-95622호 공보에 개시되어 있는 장치는 하중의 인가와 레이저광의 조사가 가능하다). NC 포선기(61)는 수치제어되고, 초음파 진동과 하중의 출력 제어가 가능해서, NC 포선기(61)를 사용하는 것에 의해, 복수의 중공 필라멘트(501~508)로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트군의 부설

패턴을 정밀하게 제어할 수 있다. 구체적으로는, NC 포선기(61)를 제1의 지지체(2)에 대하여 수평으로 이동시키면서, 중공 필라멘트(501-508)로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트군에 하중 및 초음파에 의한 진동을 거다.

- (c) 다음으로, 도 5에 도시한 바와 같이, 복수의 중공 필라멘트(511-518)로 이루어지는 제2의 중공 필라멘트군을, 이미 부설된 복수의 중공 필라멘트(501-508)로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트군에 교차하도록, 이형층(3a)으로부터 이형층(3c)을 향하는 방향으로 부설한다. 이 부설의 경우는, 도 5a에 도시한 바와 같이, NC 포선기(61)를 사용한다. 복수의 중공 필라멘트(511-518)로 이루어지는 제2의 중공 필라멘트군의 부설 패턴을 정밀하게 제어할 수 있다. 구체적으로는, NC 포선기(61)를 제1의 지지체(2)에 대하여 수평으로 이동시키면서, 복수의 중공 필라멘트(511-518)로 이루어지는 제2의 중공 필라멘트군에 하중 및 초음파에의한 진동을 건다. 단, 이 NC 포선기(61)는 중공 필라멘트(501-508)로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트군에 자중과 조음파진동을 건다. 단, 이 NC 포선기(61)는 중공 필라멘트(501-508)로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트군이 교차하는 부분에서는, 하중과 초음파진동이 멈추도록 설정한다. 제1의 중공 필라멘트군과 제2의 중공 필라멘트군의 교차부의 근방에서, 하중및/또는 초음파 진동을 정지하므로써, 중공 필라멘트(501-508, 511-518)에의 응력을 저감하고, 중공 필라멘트(501-508, 511-518)의 파손을 막을 수 있다.
- (d) 다음으로, 도 6에 도시한 바와 같이, 이미 부설된 복수의 중공 필라멘트(501~508)로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트군, 및 복수의 중공 필라멘트(511~518)로 이루어지는 제2의 중공 필라멘트군을 덮도록, 제1 의 지지체(2)와 동일형상으로 거의 동일 사이즈의 제2의 접착제총(1b)을 형성한다. 또한, 제1의 지지체(2)와 동일 형상으로, 동일 사이즈의 제2의 지지체(6)를 준비하고, 제2의 접착제총(1b) 위에 제2의 지지체(6)를 접착(라미네이트)한다. 제2의 지지체(6)를 라미네이트하는 데에는 각종 방법이 고려된다. 이 때에, 제2의 지지체(6)가 망목상 또는 다공성의 필름인 경우는, 약간의 압력을 가하므로써 계면에 삽입되는 공기등도 없이, 보호 필름을 제2의 접착제총(1b)에 밀착시킬 수 있다. 그러나, 제2의 지지체(6)가 균일한 필름인 경우는, 잔존 기포는 피할 수 없다. 이 경우는, 고압에서 프레스하는 방법도 고려되지만, 중공 필라멘트(501~508, 511~518)에 큰 힘이 가해져 중공부분의 변형이 생긴다. 더욱이, 제1의 중공 필라멘트군과 제2의 중공 필라멘트군의 교차부에서 국소적으로 큰 힘이 걸려 파손해버리는 등의 문제가 있다. 이러한 경우는, 진공 라미네이트 장치를 사용하여, 제2의 지지체(6)가 제2의 접착제총(1b)에 밀착하기 전에 진공상태로 하고, 그 후 저압에서 압착하므로써 계면에 삽입되는 공기도 없고, 중공 필라멘트(501~508, 511~518)에 큰 응력이 잔존하지 않아 파손도 없기 때문에 바람직하다.
- (e) 그 후, 도 7b의 점선으로 도시한 원하는 형상의 절단선(7)을 따라 가공 절단한다. 제2의 지지체(6)를 라미네이트한 후에, 원하는 형상으로 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트를 가공하는 방법으로서는, 커텀에 의한 절단이나, 원하는 모양으로 미리 제작한 금속제의 칼형을 눌러서 절단가공하는 등의 방법이 있다.그러나, 커터로는 자동화에 어려움이 있고, 칼형은 치공구(治工具)의 제작에 시간이 걸리기 때문에, NC가 그러나, 커터로는 자동화에 어려움이 있고, 칼형은 치공구(治工具)의 제작에 시간이 걸리기 때문에, NC가 그러나, 커터로는 자동화에 어려워 준비만으로 작업할 수 있기 때문에 바람직하다. 또한, 레이저 가공기에 있어서도, 절단 전용의 출력이 큰 가공기보다도 프린트 기판용의 소경 천공 용도의 레이저 천공기가 바람직하다. 프린트 기판용의 레이저 천공기는, 단위시간당의 에너지 출력이 크고, 동일한 장소를 복수의 숙(shot)수로 천공하고, 구멍지름의 반정도씩 이동시켜 가는 방식이며, 레이저에 의한 타서 눌음 현상이 대단히 적어 바람직하다. 절단선(7)은 도 7b에 도시한 바와 같이, 미리 슬릿(4a, 4b, 4c, 4d)을 넣어 둔 위치(4a)에 겹치도록 가공 절단한다. 도 7a에 도시한 바와 같이, 미리 슬릿(4a, 4b, 4c, 4d)을 넣어 두 위치(4a)에 겹치도록 가공 절단한다. 도 7a에 도시한 바와 같이, 미리 슬릿(4a, 4b, 4c, 4d)을 넣어 두는 것에 의해, 중공 필라멘트(518)의 단부 근방에서, 제1의 접착제총(1a)과 제2의 접착제총(1b)이 자동적으로 박리된다. 도시를 생략하고 있지만, 다른 중공 필라멘트(501~508, 511, 512, 513, · · · · · , 517)의 단부도 동일하게 제1의 접착제총(1a)과 제2의 접착제총(1b)이 자동적으로 박리된다. 제1의 접착제총(1a)에 복수의 중공 필라멘트(501~508)로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트(511~518)로 이루어지는 제2의 중공 필라멘트(511~518)로 이루어지는 제2의 중공 필라멘트(511~518)의 단부를 노출하는 공정이 번집하게 된다. 이 때문에, 불필요하게 되어서 최후에 제거되는 부분과, 제1의 지지체(2)로서 잔존하는 부분의 경계선이 되는 곳에 미리 슬릿(4a, 4b, 4c, 4d)을 설치해 두면, 중공 필라멘트(501~508, 511~518)의 단부를 노출하는 공정이 번집하게 된다. 이 때문에, 불필요하게 되어서 최후에 제거되는 부분과, 제1의 지지체(2)로서 잔존하는 부분의 경계선이 되는 곳에 미리 슬릿(4a, 4b, 4c, 4d)을 설치해 두면, 중공 필라멘트(501~508, 511~518)의 단부를 노출하는 공에 미리 슬릿(4a, 4b, 4c, 4d)을 설치해 두면, 중공 필라멘트(501~508, 511~518)의 단부를 노출하는 공식가 용이해진다.
- (f) 도 7b의 점선으로 도시하는 절단선(7)을 따라 절단 가공한 후, 중공 필라멘트(501~508)의 단부 부근에 배치된 이형층(3b) 및 이형층(3d), 또한, 중공 필라멘트(511~518)의 단부 부근에 배치된 이형층(3a) 및 이 형층(3c)를 제거하면, 도 1에 도시하는 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트가 완성된다.
- 상기한 바와 같이, 불필요하게 되어서 최후에 제거되는 제1의 지지체(2)의 단부의 표면에 도 4에 도시한 바와 같이, 이형총(3a, 3b, 3c, 3d)을 마련해 두면, 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 단부에서 복수의 중공 필라멘트(501-508)로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트군, 및 복수의 중공 필라멘트(511-518)로 이루어지는 제2의 중공 필라멘트군을 각각 취출(取出)하는 처리를 더욱 용이하게 행할 수 있다. 그러나, 중공 필라멘트(501-508, 511-518)는 노출하는 부분의 길이에 대해서 주의해야 한다. 중공 필라멘트(501-508, 511-518)의 노출하지 않는 부분은 고정되어 있어, 중공 필라멘트(501-508, 511-518)내의 유체에 대하여, 온도, 유속분포, 영동속도분포 및 인가전압 등의 인자를 제어하기 쉽다. 한편, 중공 필라멘트(501-508, 511-518)의 노출하는 부분은, 고정되지 않고 자유로운 상태이므로, 전술하는 각 인자를 제어하는 것은 어렵기 때문이다. 또한, 중공 필라멘트(501-508, 511-518)의 노출하는 부분은 취급 부주의 등에 의한 파손이발생하기 쉬워진다. 따라서, 노출시키는 길이는 가능한 한 짧게 하는 것이 중요하고, 적어도 노출시키는 부분의 길이는 노출시키지 않는 부분의 길이보다 짧게 하는 것이 바람직하다.
- 또한, 본 발명의 제1의 실시예에 따른 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 제조방법에 있어서는, 중공의 부재(중공 필라멘트)(501-508, 511-518)를 사용하고 있으므로, 설계나 제조에는 상응하는 고안이 필요하게 된다. 상기한 제1의 중공 필라멘트군과 제2의 중공 필라멘트군의 교차부의 부설 조건 이외에, 보호필름층이 되는 제2의 지지체(6)의 형성 조건도 고려되고 있다. 더욱이, 복수의 중공 필라멘트(501-508)로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트군, 및 복수의 중공 필라멘트(511-518)로 이루어지는 제2의 중공 필라멘트 건의 각각의 직선부의 부설 조건이나, 중공 필라멘트(501-508, 511-518)의 곡률조건도 고려할 필요가 있다. 이러한 조건은 중공 필라멘트(501-508, 511-518)의 재질이나 제1의 접착제층(1a)의 사양에 크게 의존하므로, 일반적으로는 설정할 수 없다. 즉, 사용하는 중공 필라멘트(501-508, 511-518)나 제1의 접착제

총(1a)에 알맞는 설계 제조 조건을 설정할 필요가 있다. 이 작업을 게을리 하면, 양호한 중공부를 확보할 수 없을 뿐만 아니라, 중공 필라멘트(501-508, 511-518)에 결함이 생겨 유체가 누설하는 사고 등이생긴다.

#### (제2의 실시예)

본 발명의 제2의 실시에에 따른 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트는, 도 8에 도시한 바와 같이, 제1의 접착제층(1a), 제2의 접착제층(1b) 및 제2의 지지체(6)를 벽부로 하고, 제1의 지지체(2)를 저부로 하는 중 계부(8)를 구비하는 점이, 도 1에 도시한 본 발명의 제1의 실시에에 따른 마이크로 유체 시스템용 지지 유 니트와 다르고, 이것 이외는 본 발명의 제1의 실시에와 같으므로 중복 기재는 생략한다.

중계부(8)는, 도 8에 도시한 바와 같이, 제1의 접착제층(1a)과 제2의 접착제층(1b) 사이로부터 중공 필라멘트(58)를 노출하는 구조로 되어 있다. 노출한 중공 필라멘트(58)는 유체를 배출한다. 중계부(8)는 배출된 유체를 흔합, 또는 분기시킨다. 중계부(8)의 형상이나 사이즈는 유체의 유량에 따라 정하면 좋다. 예컨대, 2~3개의 내경  $\phi$  2004째의 중공 필라멘트(58)로 형성한 유로와, 그 중공 필라멘트(58)를 유지하는 제1의 접착제층(1a)과 제2의 접착제층(1b)의 두께의 합계가 2004째인 경우, 중계부(8)는  $\phi$  2mm~ $\phi$  7mm 정도의 원추형상이 좋다.

중계부(8)가 되는 소정 개소의 제1의 접착제층(1a), 제2의 접착제층(1b) 및 중공 필라멘트(58)의 제거 가공에는 레이저 가공이 바람직하다. 특히, 제거하는 부분의 부피, 즉 중계부(8)의 부피가 ㎜ 단위 이하인 작은 경우, 레이저 가공이 적합하다. 레이저 가공에 사용하는 레이저는, 탄산 가스 레이저, YAG 레이저, 액시머 레이저 등이며, 제1의 접착제층(1a), 제2의 접착제층(1b) 및 중공 필라멘트(58)의 재질에 따라 선택하면 좋다. 한편, 중계부(8)를 레이저로 가공할 경우는, 제1의 지지체(2)의 표면에 레이저의 스토퍼(stopper)가 되는 동이나 알루미늄으로 된 금속박막을 형성한 것을 사용하면 좋다. 중계부(8)의 부피가 cm 단위 이상인 큰 범위를 제거할 경우는, 드릴 등의 기계가공을 적용해도 좋다. 기계가공의 경우, 절삭시에 생기는 수지 쓰레기를 제거하는 디스미어(desmear) 처리가 추가된다.

제2의 지지체(6)를 중계부(8)의 일부로 하는 방법으로서는, 제2의 지지체(6)에 제2의 접착제층(1b)을 접착 한 후, 제2의 지지체(6)에 중계부(8)의 일부가 되는 형상으로 가공을 실시하는 공정이 있다. 이 경우는, 주사침 등의 니들로 제2의 지지체(6)를 찌르는 방법 등이 적합하다.

또 다른 방법으로서는, 제1의 접착제총(1a)과 제2의 접착제총(1b)에 중계부(8)를 형성할 때, 동시에 제2의 지지체(6)에도 중계부(8)의 일부가 되는 형상으로 가공을 실시하는 방법이 있다. 이 경우는, 전술한 레이 저로 일괄해서 가공을 하는 방법 등이 적합하다.

또 다른 방법으로서는, 제2의 지지체(6)에 미리 중계부(8)의 일부가 되는 형상으로 가공을 실시해 두고. 이것을 제2의 접착제충(1b)에 접착하는 방법이 있다. 제2의 지지체(6)에 실시하는 가공법으로서는 드릴가 공, 편칭 및 레이저 가공 등이 있다.

본 발명의 제2의 실시에에 따른 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트에 의하면, 중계부(8)를 구비하는 것에 의해, 중공 필라멘트(58)를 흐르는 유체를 혼합 또는 분기시킬 수 있다. 더욱이, 제2의 지지체(6)를 중계부(8)의 일부로 하므로써 중계부(8)를 열린 구조로 할 수 있으므로, 외부로부터 중계부에 새로운 유체를 주입하거나, 또는 중계부(8)에 있는 유체를 외부로 취출할 수 있다.

#### 도면의 간단한 설명

도 la는, 본 발명의 제1의 실시에에 따른 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 단면도이고, 도 lb는. IA-IA선 화살표방향으로부터 본 단면도가 도 la에 대응하는 평면도이다.

도 2는, 본 발명의 제1의 실시에에 따른 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 제조방법을 설명하는 공정단면도(그것의 1예)이다.

도 3a는, 본 발명의 제1의 실시에에 따른 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 제조방법을 설명하는 공 정단면도(그것의 2예)이고, 도 3b는, IIIA-IIIA선 화살표방향으로부터 본 단면도가 도 3a에 대응하는 평면도 이다.

도 4a는, 본 발명의 제1의 실시에에 따른 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 제조방법을 설명하는 공 정단면도(그것의 3예)이고, 도 4b는, IVA-IVA선 화살표방향으로부터 본 단면도가 도 4a에 대응하는 평면도 이다

도 5a는, 본 발명의 제1의 실시예에 따른 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 제조방법을 설명하는 공 정단면도(그것의 4예)이고, 도 5b는, VA-VA선 화살표방향으로부터 본 단면도가 도 5a에 대응하는 평면도이 다

도 6a는, 본 발명의 제1의 실시에에 따른 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 제조방법을 설명하는 공 정단면도(그것의 5예)이고, 도 6b는, VIA-VIA선 화살표방향으로부터 본 단면도가 도 6a에 대응하는 평면도 이다.

도 7a는, 본 발명의 제1의 실시에에 따른 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 제조방법을 설명하는 공 정단면도(그것의 6예)이고, 도 7b는, WA-WA선 화살표방향으로부터 본 단면도가 도 7a에 대응하는 평면도 이다.

도 8a는, 본 발명의 제2의 실시에에 따른 중계부를 구비하는 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 조감 도이고, 도 8b는, 도 8a의 VIIIB-VIIIB선 방향의 단면도이다.

도 9a는, 본 발명의 그 밖의 실시에에 따른 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트용 중공 필라멘트의 구조를 설명하는 조감도(그것의 1예)이고, 도 9b는, 본 발명의 그 밖의 실시예에 따른 마이크로 유체 시스템용

지지 유니트용 중공 필라멘트의 구조를 설명하는 조감도(그것의 2예)이다.

도 10은. 본 발명의 그 밖의 실시예에 따른 중계부를 구비하는 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 단면도이다.

도 11a는, 도 11c에 도시하는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 평면도의 XIA-XIA선 화살표방향으로부터 본 단면도이고, 도 11b는, 도 11c에 도시하는 평면도의 XIB-XIB선화살표 방향으로부터 본 단면도이다.

도 12는, 도 11에 도시한 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 조감도 이다.

도 13은, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 변형예를 나타내는 조 감도이다.

#### 실시에

#### (실시예1)

그 결과, 복수의 중공 필라멘트(501~508)로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트군, 및 복수의 중공 필라멘트 (511~518)로 이루어지는 제2의 중공 필라멘트군으로 형성한 유로의 위치 편차는 설계도면에 대하여 ±10㎞이내로 유지되었다. 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트를 온도조절기내에 넣고, 80℃로 유지하고, 액상의 착색 잉크를 한 방향의 말단으로부터 유입하고, 유출까지의 시간을 스톱워치 등의 계측 기기로 계측했을 경우,8개가 거의 같은 타이밍(±1초 이하)으로 다른 말단으로부터 유출하였다.

#### (실시예2

제1의 지지체(2)로 두께 0.5mm의 알루미늄판을 사용하고, 도 2에 도시한 바와 같이, 그 표면에 두께 100㎞의 제1의 접착제층(1a)으로서 비점착형 감압 접착제 다우코닝 아시아사제의 S9009를 몰라미네이트하였다. 또한, 도 3에 도시한 바와 같이, 중공 필라멘트의 말단부 부근의 표면에서 불필요하게 되는 부분에, 점착성이 없는 필름으로서 편면 이형지로 이루어지는 이형층(3a, 3b, 3c, 3d)을 이형면이 접착제면에 밀착하도록 설치하였다. 이것에, 도 4 및 도 5에 도시한 바와 같이, 초음파 진동과 하중의 출력 제어가 가능하고. NC 제어로 X-Y 테이블을 가동할 수 있는 NC 포선기(61)를 사용하고. 하기테크사의 유리 튜브 ESG-2(내경 0.8mm, 외경 1mm)를 부설하였다. 부설하는 중공 필라멘트(501-508, 511-518)에는, 하중 100g과 주파수 20kHz의 초음파에 의한 진동을 걸었다. 도 5b에 도시한 바와 같이, 중공 필라멘트(501-508, 511-518)의 부설은 반경 10mm의 원호상으로 하고, 교차하는 부분도 설치하였다. 그 교차하는 부분의 근방에서는, 하중과 초음파 진동을 정지하는 것으로 하였다. 제2의 지지체(6)로는 필름 지지체와 같은 듀퐁사제 컵론 200대를 사용하고, 도 6에 도시한 바와 같이, 진공 라미네이트를 사용하여, 중공 필라멘트(501-508, 511-518)를 시설한 지지 유니트상에 라미네이트하였다. 이 때, 유입부, 유출부 및 교차부의 중공 필라멘트(501-508, 511-518)를 시원하여 원하는 모양으로 절단하였다. 그 후, 도 7에 도시하는 외형가공에서는, 프린트 기 511-518) 근방에 온도측정용의 열전쌍을 매립하였다. 그 후, 도 7에 도시하는 외형가공에서는, 프린트 기 511-518) 근방에 온도측정용의 열전쌍을 매립하였다. 이 때, 1mm 피치로 12개를 모아서 플랫케이불상이 되는 부분에서 미리 슬릿(4a, 4b, 4c, 4d)을 넣어 둔 부분과 겹치도록 가공하였다. 그 후, 복수의 중공 필라멘트(501-508, 511-518)의 단부 부근의 지지체에 점착성이 없는 필름이 붙어 있는 부분은 용이하게 제거할 수 있고, 12개의 전체 길이가 40cm인 중공 필라멘트(501-508, 511-518)를 50mm의 길이로 노출시킨 형상의 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트를 제작할 수 있었다. 중공 필라멘트(501-508, 511-518)로 형상의 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트를 제작할 수 있었다. 중공 필라멘트(501-508, 511-518)로 형상의 유로의 위치 핀차는, 설계도면에 대하여 ±20㎞ 이내로 유지되었다. 부설 부분 전반, 특히 교차 배선 부분에서 중공 필라멘트(501-508, 511-518)의 파손은 없었다.

공립 전자산업제의 필름 히트 FTH-40을 알루미늄판 이면의 전면에 붙여 90℃로 설정하였다. 약 20℃의 물을 한쪽의 말단으로부터 유입하고, 다른 말단으로부터 유출한 물의 온도를 측정한 바, 88±1℃이었다. 또한, 유입부, 유출부 및 교차부의 각 온도는 89±0.5℃이었으며, 정밀도가 우수한 온도제어가 가능하였다.

#### (실시예3)

도 8에 도시한 바와 같이, 제1의 지지체(2)로 두께 18년의 동을 표면에 갖는 동클래드 적충판(판두께 0.2mm)을 사용하고, 그 표면에 제1의 접착제충(1a) 및 제2의 접착제충(1b)으로서, 실온에서 비점착성 접착제인 다우코닝 아시아사제 \$900의(두께 200년)를 몰라미네이트하였다. 이것에 초음파 진동과 하중의 출력제이가 가능하고, NC 제어로 X-Y 테이블을 가동할 수 있는 멀티 와이어용 포선기를 사용하고, 히토시레이공업주식회사의 고기능 엔프라 튜브(재질:PEEK, 내경 0.2mm, 외경 0.4mm)를 부설하였다. 부설하는 중공 필라멘트(58)에는, 하중 80일과 주파수 30kHz의 초음파에 의한 진동을 걸었다. 중공 필라멘트(58)의 부설은, 반경 5mm의 원호상으로 하고, 교차하는 부분도 설치하였다. 그 교차부의 근방에서는, 하중과 초음파 진동을 정지하는 것으로 하였다. 제2의 지지체(6)로서, 듀퐁사제 캅톤 200대의 표면에 다우코닝 아시아사제 \$900의(두께 200년)를 롤라미네이트한 것을 사용하고, 진공 라미네이트로 중공 필라멘트(58)를 부설한 표면에 라미네이트하였다.

그 후, 중계부(8)가 되는 개소의 제2의 지지체(6), 제1의 접착제층(1a), 제2의 접착제층(1b) 및 중공 필라멘트(58)에 대하여 프린트 기판용의 소경 천공 용도의 레이저 천공기를 사용하여 펄스 폭 5ms, 숏수를 4숏으로 �� 0.2mm의 구멍을 뚫었다. 그 후, 로터로 외형가공하고, 복수의 유로가 접속한 중계부(8)를 갖는 마이크로 유체 시스템용 지지 유나트를 제작할 수 있었다.

#### (그 밖의 실시예)

본 발명은 상기의 형태에 의해 기재하였지만, 이 개시의 일부로 되는 부분 및 도면은 본 발명을 한정하는 것으로 이해해서는 안되다. 이 개시로부터 당업자에게는 여러가지 대체 실시예, 실시예 및 운용기술이 명 확하게 될 것이다.

예컨대, 도 9a에 도시한 바와 같이, 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 일부에 관통 구멍을 설치하고, 캠 부착 모터 등으로 중공 필라멘트(58)의 일부에 시간 주기적인 힘을 가해 이 개소의 중공 필라멘트를 변 형시키고, 이 개소에 있는 유체를 이동시켜, 맥동류를 생기게 하는 마이크로 펌프, 또는 마이크로 밸브와 같은 수단을 사용할 경우는, 중공 필라멘트(58)에 탄성이 있으면 좋다. 중공 필라멘트(58)는 영율  $10^3 \mathrm{MPa}$  이하인 것이 특히 바람직하다.

또한, 도 9b에 도시한 바와 같이, 노출한 중공 필라멘트(58)의 일부에 금속막(59)을 형성하고, 전압 등을 인가하기 위한 단자를 형성할 수 있다. 이 경우, Cu, Al, 니켈(Ni), 크롬(Cr), 금(Au) 등을 단층, 또는 다 층화하고, 도금이나 '증착' 등으로 형성하면 좋다.

또한, 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트는 도 8a, 도 8b에 도시한 바와 같이, 개구부인 중계부(8)률 구 비하고 있었지만, 중계부(8)가 유체의 혼합 또는 분지만을 행할 경우, 도 10에 도시한 바와 같이, 제2의 지지체(6)를 제거가공하지 않고 닫힌 구조로 하여도 좋다.

더욱이. 제1의 중공 필라멘트군과 제2의 중공 필라멘트군은 반드시 90도로 직교하고 있을 필요는 없고. 교 차하고 있으면 좋다. 따라서. 예컨대. 제1 및 제2의 중공 필라멘트군 뿐만 아니라. 또한 제3의 중공 필라 멘트군을 부설하는 것도 가능하다.

한편, 중공 필라멘트는 반드시 교치시킬 필요는 없고, 도 11 및 도 12에 도시한 바와 같이, 한 방향으로 주행하는 복수의 중공 필라멘트(501-508)로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트군만으로 구성해도 좋다.

또한, 도 13에 도시한 비와 같이, 만곡을 그리는 복수의 중공 필라멘트(511-518)를 부설해도 좋다.

한편, 중공 필라멘트는 반드시 복수 부설되어 있지 않아도 좋고, 즉 중공 필라멘트는 단수여도 좋다.

# 산업상이용가능성

이상과 같이, 본 발명에 의하면 제조가 용이하고, 또한 반응이나 분석의 공정수나 양을 제한하지 않는 때 단위의 기 거리의 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트를 제공할 수 있다.

그 결과, 본 발명에 의하면 정밀도가 좋고, 또한 제조 편차가 적은 유체 회로(마이크로 유체 시스템)를 제공할 수 있다. 더욱이, 입체적으로 복수의 중공 필라멘트로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트군과, 이것에 직교하는 복수의 중공 필라멘트로 이루어지는 제2의 중공 필라멘트군을 부설할 수 있기 때문에, 복잡한 유 체 회로라도 소형의 마이크로 유체 시스템을 제공할 수 있다.

또한, 본 발명에 의하면. 중공 필라멘트를 배열해 유체의 유로로 한 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트 와. 그러한 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트를. 정밀도가 좋고. 또한 제조 편차가 적게 제조하는 방법 을 제공할 수 있다.

### (57) 청구의 범위

## 청구항 1

제1의 지지체와,

상기 제1의 지지체의 표면에 설치된 제1의 접착제층과.

상기 제1의 접착제총의 표면에 임의의 형상으로 부설된 마이크로 유체 시스템의 유로층으로서 기능하는 중 공 필라멘트

를 구비하는 것을 특징으로 하는 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트.

#### 청구항 2

제1의 지지체와.

상기 제1의 지지체의 표면에 설치된 제1의 접착제층과.

상기 제1의 접착제층의 표면에 임의의 형상으로 부설되고. 각각이 마이크로 유체 시스템의 복수의 유로층 으로서 기능하는 복수의 중공 필라멘트로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트군

을 구비하는 것을 특징으로 하는 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트.

청구항 3

제 2항에 있어서.

상기 제1의 중공 필라멘트군의 표면에 설치된 제2의 접착제층과.

상기 제2의 접착제층의 표면에 설치된 제2의 지지체

를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트

청구항 4

제 2항 또는 제 3항에 있어서.

상기 제1의 중공 필라멘트군에 서로 교차하는 방향으로 부설되고, 상기 마이크로 유체 시스템의 다른 복수의 유로층으로서 기능하는, 복수의 중공 필라멘트로 이루어지는 제2의 중공 필라멘트군을 더 구비하는 것을 특징으로 하는 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트

청구항 5

제 2항 내지 제 4항 중 어느 한 항에 있어서.

상기 복수의 중공 필라멘트의 일부가, 상기 제1의 지지체로부터 노출해 있는 것을 특징으로 하는 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트

청구항 6

제 2항 내지 제 5항 중 어느 한 항에 있어서.

상기 복수의 중공 필라멘트의 적어도 1개의 일부에 금속막이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 마이크로 유체 사스템용 지지 유니트

청구항 7

제 2항 내지 제 6항 중 어느 한 항에 있어서.

상기 복수의 중공 필라멘트의 적어도 1개의 일부가, 광투과부를 구비하는 것을 특징으로 하는 마이크로 유 체 시스템용 지지 유니트.

청구항 8

제1의 지지체와.

상기 제1의 지지체의 표면에 설치된 제1의 접착제층과.

상기 제1의 접착제층의 표면에 부설된 복수의 중공 필라멘트와,

상기 제1의 접착제층과 상기 중공 필라멘트상에 설치된 제2의 접착제층과.

상기 제2의 접착제층의 표면에 설치된 제2의 지지체와.

상기 제1의 접착제층과 상기 제2의 접착제층에 설치되고, 상기 중공 필라멘트의 경로를 접속하는 중계부 를 구비하는 것을 특징으로 하는 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트.

청구항 9

제 8항에 있어서. 상기 중계부는 상기 제2의 지지체의 일부를 포함하는 것을 특징으로 하는 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트

청구항 10

제1의 지지체의 표면에 제1의 접착제층을 형성하는 스텝과.

상기 제1의 접착제층의 표면에 중공 필라멘트를 부설하는 스텝

을 포함하는 것을 특징으로 하는 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 제조방법

청구항 11

제1의 지지체의 표면에 제1의 접착제층을 형성하는 스텝과.

상기 제1의 접착제층의 표면에 복수의 중공 필라멘트로 이루어지는 제1의 중공 필라멘트군을 부설하는 스 텐

을 포함하는 것을 특징으로 하는 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 제조방법.

청구항 12

제 11항에 있어서.

상기 제1의 접착제총을 형성하는 스텝과, 상기 제1의 중공 필라멘트군을 부설하는 스텝 사이에.

상기 제1의 접착제층의 표면의 중공 필라멘트를 노출시키는 개소에 이형층을 설치하는 스텝과.

상기 제1의 지지체에 슬릿을 설치하는 스텝을

더 포함하고, 상기 제1의 중공 필라멘트군은 상기 1쌍의 이형층의 쌍방의 표면에 접하여 부설되는 것을 특 징으로 하는 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 제조방법

청구항 13

제 11항 또는 제 12항에 있어서.

상기 제1의 중공 필라멘트군을 부설하는 스텝 후, 상기 제1의 중공 필라멘트군에 교차하는 방향으로 복수 의 중공 필라멘트로 이루어지는 제2의 중공 필라멘트군을 부설하는 스텝을 더 포함하는 것을 특징으로 하 는 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 제조방법

청구항 14

제 11항 또는 제 12항에 있어서.

상기 제1의 중공 필라멘트군을 부설하는 스텝 후.

상기 제1의 중공 필라멘트군의 표면에 제2의 접착제층을 형성하는 스텝과.

상기 제2의 접착제층의 표면에 제2의 지지체를 접착하는 스텝

을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 제조방법.

청구항 15

제1의 지지체의 표면에 제1의 접착제층을 형성하는 스텝과.

상기 제1의 접착제층의 표면에 복수의 중공 필라멘트를 부설하는 스텝과,

상기 제1의 접착제층과 상기 중공 필라멘트상에 제2의 접착제층을 형성하는 스텝과.

상기 제1의 접착제층 및 상기 제2의 접착제층에 중계부를 형성하는 스텝과.

상기 제2의 접착제층의 표면에 제2의 지지체를 접착하는 스텝

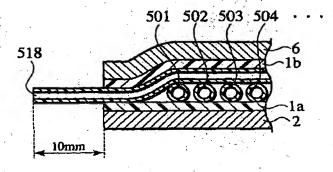
을 포함하는 것을 특징으로 하는 마이크로 유체 시스템용 지지 유니트의 제조방법.

청구항 16

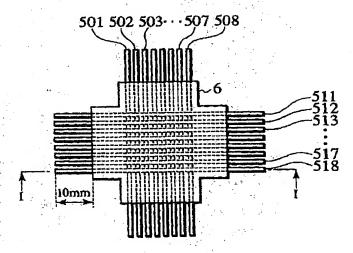
제 15항에 있어서, 상기 제1의 접착제층 및 상기 제2의 접착제총에 중계부를 형성하는 스텝은, 상기 제2의 지지체도 상기 중계부의 일부가 되도록 형성하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 마이크로 유체 시 스템용 지지 유니트의 제조방법

도면

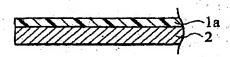
도면1a



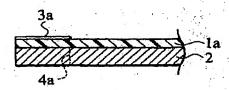
도면1b



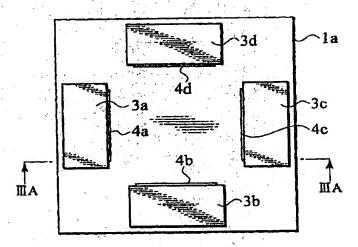
도면2



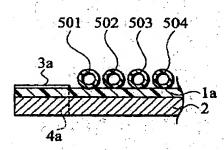
도면3a



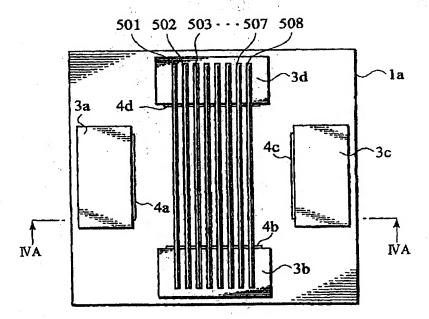
도*면3b* 



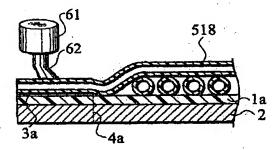




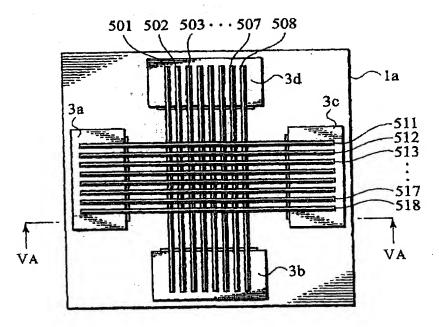
도면4b



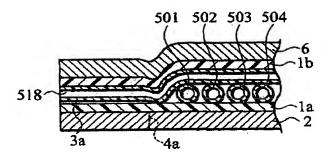
도면5a

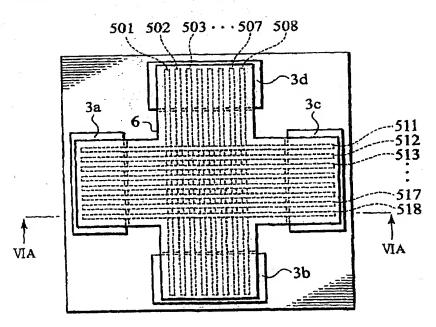


도*연5*b

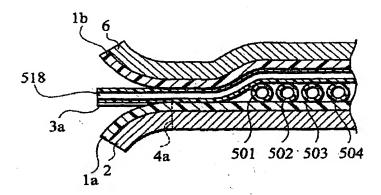


도면6a

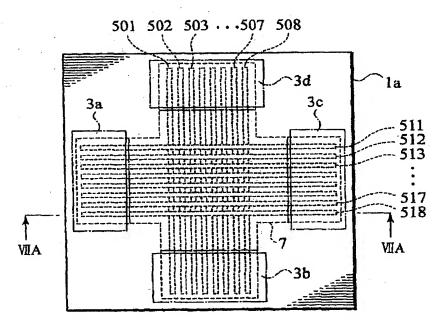




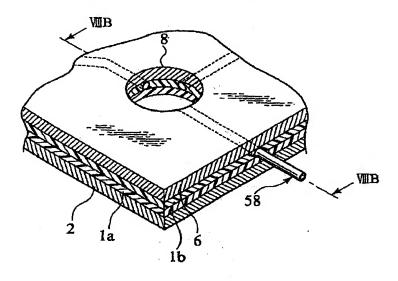
*도면7a* 



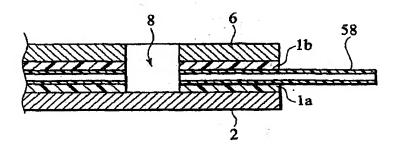
도*면7b* 



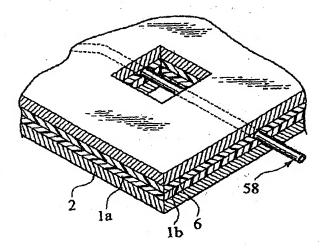
⊊₽8a



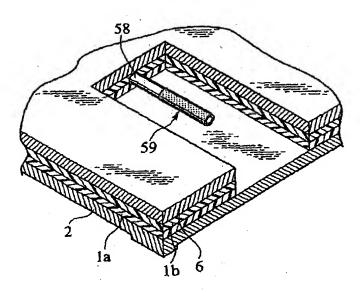
도면8b



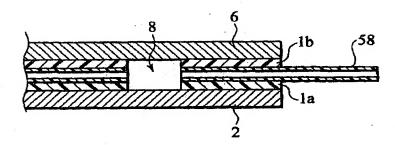
. *⊊면9*a



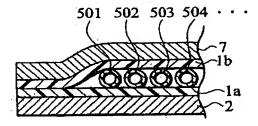
도면9b



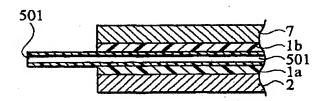
도면10



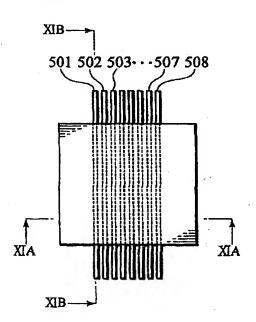
도면11a



도면11b



도면11c



도면12

